



第4回 日本複合材料合同会議のご案内

JSCM 2013/JCOM-42

主 催： 日本複合材料学会，日本材料学会

協 賛 (予定)： 日本機械学会，日本航空宇宙学会，複合材料界面科学研究会，強化プラスチック協会，先端材料技術協会，高分子学会，日本金属学会，日本接着学会，日本繊維機械学会，応用物理学会，日本原子力学会，日本高圧力技術協会，日本コンクリート工学会，日本セラミックス協会，日本包装学会，日本溶接協会，腐食防食協会，関西 FRP フォーラム，化学工学会，軽金属学会，自動車技術会，精密工学会，セメント協会，繊維学会，炭素材料学会，電気学会，土木学会，日本化学会，日本建築学会，日本ゴム協会，日本材料学会，日本材料強度学会，日本生体医工学会，日本船舶海洋工学会，日本塑性加工学会，日本鉄鋼協会，日本電子材料技術協会，日本バイオマテリアル学会，日本非破壊検査協会，日本木材学会，日本レオロジー学会，表面技術協会，プラスチック成形加工学会，溶接学会，素形材センター，日本プラスチック工業連盟，近畿化学協会，ほくりく ACM 研究会，フィラー研究会，プラスチック技術協会

『日本を代表する複合材料に関する会議』の設立を目的に，日本複合材料学会と日本材料学会の共同主催で平成 22 年 3 月に設立開催された京都での第 1 回日本複合材料合同会議 (JCCM-1) の後，第 2 回 (JCCM-2，東京，東日本大震災のために講演中止)，第 3 回 (JCCM-3，京都) に続いて，第 4 回目は実質的に東京での最初の開催です。幅広い分野の研究者間の交流と，新たな分野開拓を目指して開催します。材料の複合化の視点に留まらず，構造や機能に至るまでの幅広い話題を歓迎します。多くの方々の発表をお待ちしております。

※ 参加申込みの際にお届けいただいた個人情報，諸連絡，行事案内等の日本複合材料学会および日本材料学会の事業運営にのみ使用させていただきます。

記

会 期 2013年3月7日 (木) ～9日 (土)

会 場 東京大学本郷キャンパス，工学部 2 号館
〒113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1
交通アクセス：<http://www.t.u-tokyo.ac.jp/epage/access/index.html>

発表種別 一般講演 (質疑応答を含め 20 分)：

複合材料に関する研究発表を幅広く募集します。

いずれも日本語または英語での発表に限ります。詳細は日本複合材料学会ホームページ (<http://www.jscm.gr.jp/>) を参照下さい。

優秀講演賞の対象講演 (質疑応答を含め 20 分)：

講演発表の登壇者のうち，学生に限って優秀な講演を行なった登壇者 (事前申請要) に優秀講演賞の贈呈を行ないます。詳細については，上記のホームページをご覧ください。奮ってご応募下さい。

募集分野 (キーワード)

グリーンコンポジット，ナノコンポジット，バイオマテリアル，自動車用コンポジット，マテリアルデザイン (設計解析技術)，成形・加工，スマートコンポジット・非破壊検査，耐久性・環境劣化，界面・接合，力学特性，破壊評価・解析，衝撃，数値解析，リサイクル，原材料，熱・電気特性，テキスタイルコンポジット，熱可塑複合材料，耐熱複合材料 (MMC、CMC、耐熱樹脂など)，宇宙用途構造材料

発表申込締切 2012年11月16日(金)

発表申込方法 日本複合材料学会ホームページ (<http://www.jscm.gr.jp/>) 中の申し込みサイトから以下の項目を入力してお申し込み下さい。

1. 発表題目
2. 発表者氏名・年齢(学生会員の場合はその旨記入)・所属学会
3. 勤務先または所属先
4. 連絡先
5. 下記の優秀講演賞への応募の有無
6. 発表概要(200字以内)と関連するキーワード(3個程度)。

※発表の採否、プログラムの編成については、JCCM-4 実行委員会にご一任下さい。

講演論文提出締切

一般講演 2013年 1月21日(月) (必着)
優秀講演賞の対象講演 2012年11月30日(金) (必着)

発表論文 A4サイズ 4枚以内
詳細な執筆要領は日本複合材料学会ホームページ(<http://www.jscm.gr.jp/>)をご参照下さい。
なお原稿提出後の差替は認められませんのでご注意下さい。

論文集 前回同様、講演論文はUSBメモリに入れた電子データの形態で提供します。講演会場へはPCをご持参いただくようお願いします。今回は、製本された講演論文集は発行致しませんのでご了承下さい。

参加登録料：当日受付にて参加登録をお願い致します。

会員 6,000円(主催、協賛学会を含む)
非会員 12,000円
学生会員 3,000円(主催、協賛学会を含む)
学生非会員 6,000円

*いずれも講演論文データを収録したUSBメモリ代を含みます。なお、上記登録料には、懇親会費は含まれておりません。

懇親会 2013年3月8日(金) 18時から

場所：東京大学本郷キャンパス内 伊藤国際学術研究センター 地下2階多目的スペース
アクセス：<http://www.u-tokyo.ac.jp/ext01/iirc/access.html>
参加費： 5,000円(予定)

企業展示 前回は引き続き企業展示とプログラムリーフレットへの広告掲載を募集いたします。詳細についてはホームページでお知らせします。

問合せ先 〒112-0012 東京都文京区大塚5-3-13 小石川アーバン4F
一般社団法人 学会支援機構内
日本複合材料学会 「JCCM-4」係
FAX: 03-5981-6012, TEL: 03-5981-6011
Email: jscm@asas.or.jp